

## 2019年 8月 MDプログラム インターンシップ報告会

日時・会場      2019年 8月 5日(月) 15:30～17:10  
工学研究科総合研究棟11F MD講義室

参加教員      長坂 徹也 先生、平山 祥郎 先生、佐藤 讓 先生、森田 雅夫 先生

※発表 10分、質疑 5分

	時間	発表者	専攻	インターンシップ先	
1	15:30-15:45	青野 友紀	金属フロンティア工学	海外	厦門大学(中国) Xiamen University
2	15:45-16:00	門脇 万里子	知能デバイス材料学	海外	オハイオ州立大(アメリカ) Ohio State University
3	16:00-16:15	徳田 慎平	知能デバイス材料学	海外	バージニア大学(アメリカ) University of Virginia
	16:15-16:25	休憩			
4	16:25-16:40	柿沼 洋	知能デバイス材料学	海外	北京科技大学(中国) University of Science and Technology Beijing
5	16:40-16:55	小池 剛央	応用物理学	企業	株式会社トーキン
6	16:55-17:10	武山 健太郎	金属フロンティア工学	プログラム内	吉岡 敏明教授 研究室 (環境科学研究科)